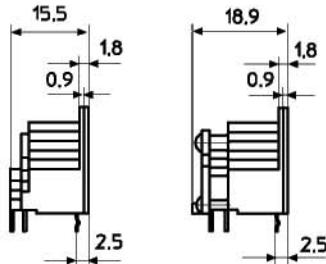
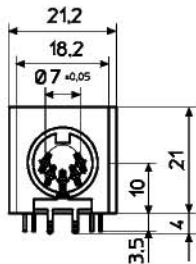


5CGW90

DIN-Rundsteckverbinder DIN circular connectors Connecteurs circulaires DIN



WB 51

WB 61
WB 81

Polbilder
Pin configuration
Schéma de branchement

Leiterplattenlayouts
Printed circuit board layouts
Modèles des cartes imprimées

DIN 41524



WB 51

DIN 45322

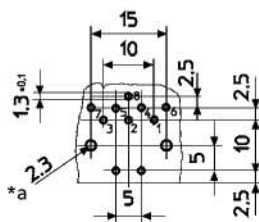
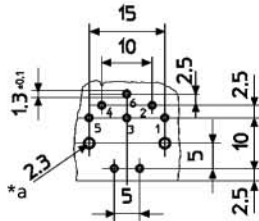
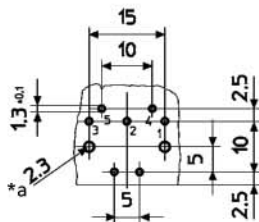


WB 61

DIN 45326



WB 81



*a Bohrungen für zusätzliche Befestigungsschrauben 2,2 x 6,5 mm
holes for additional fixing screws 2.2 x 6.5 mm
perçages pour vis de fixation additionnelles 2,2 x 6,5 mm

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
WB 51	5	500	
WB 61	6	500	
WB 81	8	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

WB

DIN-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, für
Leiterplatten

- Temperaturbereich** -30 °C/+80 °C
- Werkstoffe**
Kontaktträger PA 6
Kontaktfeder CuZn, unternickelt und verzinkt
Gehäuse PA 6
- Mechanische Daten**
Kontaktierung mit DIN-Steckern S, XS
- Elektrische Daten**
Bemessungsstrom 4 A
Bemessungsspannung 34 V DC/24 V AC
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ

WB

DIN chassis socket, right angle version, for printed circuit
boards

- Temperature range** -30 °C/+80 °C
- Materials**
Body PA 6
Contact spring CuZn, pre-nickel and tinned
Housing PA 6
- Mechanical data**
Mating with DIN connectors S, XS
- Electrical data**
Rated current 4 A
Rated voltage 34 V DC/24 V AC
Contact resistance ≤ 10 mΩ

WB

Embase femelle DIN, version angulaire, pour cartes
imprimées

- Température d'utilisation** -30 °C/+80 °C
- Matériaux**
Corps isolant PA 6
Ressort de contact CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier PA 6
- Caractéristiques mécaniques**
Raccordement avec connecteurs mâles DIN S, XS
- Caractéristiques électriques**
Courant assigné 4 A
Tension assignée 34 V DC/24 V AC
Résistance de contact ≤ 10 mΩ